(9) 日本国特許庁 (JP)

10 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭57—20778

60Int. Cl.3 G 09 F 9/35

G 02 F

識別記号

庁内整理番号 7520-5C 7448-2H

43公開 昭和57年(1982)2月3日

1 発明の数 審査請求 未請求

(全 6 頁)

60画像表示装置

创特 昭55-95397

1/13

②出 昭55(1980)7月11日

@発明者 川崎清弘

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

@発 明 者 由山政三

門真市大字門真1006番地松下電 器産業株式会社内

者 中村耕治 の発 明

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

他出 顧 人 松下電器產業株式会社

門真市大字門真1006番地

個代 人 弁理士 中尾敏男 外1名

1、発明の名称

画像表示装置

2、特許請求の範囲

(1) 半導体基板の一主面上にトランジスタと前記 半導体基板を一方の電極とするコンデンサよりた る単位絵素が2次元のマトリクスに配置され、第 1 の絶縁膜が前記半導体基板の一面上に被着形成 され、薄層が前記第1の絶縁膜の一面上に被着形 ―――光導電効果によるリーク電流を抑制することによ 成され、第2の絶縁膜が前記薄層の一面上に被着 形成されており、前記第1と第2の絶縁膜を貫通 する第1の開口部よりも大きな第2の開口部が前 記薄層に形成され、前記第2の絶縁膜上に選択的 に形成された金属層が前記半導体基板上のコンデ ンサを形成する電極と前配第1の閉口部を通して 接続されているととを特徴とする画像表示装置。 (2) 絶縁膜がポリイミド系樹脂であることを特徴 とする特許請求の範囲第1項に記載の画像表示装 置。

(3) 薄屑がMo またはMoSi2 であることを特徴

とする特許請求の範囲第1項に記載の画像表示装 置。

(4) 薄層が可視光から赤外線領域にかけて吸収率 の大きい薄膜よりなるととを特徴とする特許請求 の範囲無り項に記載の画像表示装置。

3、発明の詳細な説明

本発明は画像表示装置に用いられる半導体集積 回路に関するものであり、MOSトランジスタの り画像表示装置の性能向上を目的とする。また本 発明の別の目的は金属反射電極の拡大を可能なら しめることにより画像の明るさを大きくすること にあるっ

液晶とMOSトランジスタを組合せて構成され る固体画像表示装置としてたとえば川崎清弘他" テレビ表示用積層型液晶マトリクスパネルについ て"電子通信学会技術研究報告CPM78~71 に示された例を第1図~第3図に示す。

第1図はその等価回路で、単位絵素を 成する のはMOSトランジスタ1、 蓄積用コンデンサ2,

第1図に示したように多数の単位絵素をマトリクス状に配列し、縦方向(xi,xi+1,)
にゲート信号を走査することによりテレビジョンを構成することが可能で、先述したように横方向に一斉にトランジスタ群をONさせて映像信号群

5

いる。

集積回路を形成されたシリコン基板 1 Oと一主面上に透明電極 1 4 が被潛形成されたガラス板16 との間に動的散乱モードで動作する液晶 1 3 を充填することにより透明電極 1 4 とアルミニウム電極 7 よりなる前配液晶セル3が構成される。

ガラス板 1 6 上方より入射した光 1 6 は、液晶セル 3 内で散乱を受けない場合には第3 図で示したようにアルミニクム電極マを反射鏡として単に反射されていくだけであるが、液晶セル3 にん 変電圧が加わっていると入射光は液晶セル3 中で無秩序な液晶の動きによって散乱され、主として動力を設めていまったがある。したがって反射されて観測するならば反射型の画像表示装置が得られる。

第3図からも明らかなように外光16はシリコン基板10の全面を照射しており光導電効果による各種のリーク電流が外光の強度に応じて発生する

コンテンサ群に書き込ませ、縦方向に順次ゲート 信号を走査するいわゆる線走査によってCRTと 同等の作用が得られる。

第2図は第1図に示される単位絵素をシリコン 基板に集積回路化した場合の平面図を示し、上記 した文献では単位絵素ユニットの大きさを 200× 160μmとしている。MOSトランジスタ 1 はトレイン4,ソース6および多結晶シリコン ゲートBより左り、てはアルミニウムで薄い酸化 シリコン膜を介してシリコン基板10とともにコ ンテンサ2を形成している。第3図は第2図のA - A/線上に相当する断面図である。 9 は基板 1 O の表面に形成された酸化シリコン膜でトランジス タ1のゲート酸化膜11 およびコンテンサ用酸化 膜12を構成する領域のみ1000Åと薄く、残り の部分は3000~9000Åと厚くなっている。も ちろん多結晶シリコンゲート6は横方向の配線も 兼ねるため不純物がドープされて導電性が与えら れている。またアルミニウム電極では酸化膜9の 開口部8を通して前記5とオーミック接触をして

る。まずこの例では映像信号路も兼ねているドレイン拡散層 4 と基板 1 口との間で生じる光リーク電流であるが、光リーク電流が存在することによって当然のことながらドレイン拡散層 4 のシリコン 基板 1 口に対するインピーダンスが低下するので映像信号を供給するドライバの出力インピーダンスを低く設計しなければならない。このことはドライバの消費電力が増加することを意味し、液晶を使って低消費電力の画像表示装置を実現させる場合の障害となるであろう。

つぎにソース拡散層 5 と シリコン 基板 1 O との 1 で生じる光リーク電流であるが、 これは少なければ少ないほど良いのであって、もしいと映像書積用コンテンサ 2 に貯えられた電として必要なメモリ機能であってしまっているので、 液晶の抵抗の近れの で、 液晶の低流率が決まればMOSト

特開昭57-20778(3)

ランジスタ1のリーク電流は最大1μAであることが計算できる。このリーク電流は熱的なGRセンタよりの寄与のみであればPAのものであるので何ら差支えないのであるが、光の照射によって一挙に数μAにまで増大するので何らかの対策が必要である。トランジスタ1のチャンネル部、すなわちソース5とドレイン4との間にはソース・ドレインからの空乏層が伸びているのでソース拡散層5と同様に光に敏感である。

上述したような光導電効果によるリーク電流に対して何ちの対策も講じない場合には3000 Lxを越える明るさでは画像表示装置と動作しないになか分ったので、本発明者らはガラス板15上にか外線カットフィルタを置いたり、あるいはより、あるには第4回に示すようにないの表面上に入射する光の強度を実力には第4回に示すように対策をおうように形成することにより1万 Lux までの明るさでは画像表示装置と

して動作させるととができた。 なお第4図(b)の断面図において多結晶シリコンゲート 6の表面酸化されて絶縁物化しているのは言うまでもないであるう。

野外、特に直射日光下は「O万 Lux を越す明る さてあり第4図(4)に示す程度の光シールドでは金 展反射電板での端部からの回折光が回りとんでソ - ス拡散層 5 に到達するものと考えられる。した がって金属反射電極を単位絵案内で目一杯大きく 形成する対策も考えられるが、そのためには多結 品シリコンゲート6の表面を厚く酸化して金属反 射電極でと多結晶シリコンゲート6との間の静電 容量を減少させたり、さらにフィールド酸化膜の を厚くしたり、場合によってはチャンネルストゥ パを形成してシリコン基板10の表面に反転層が 生じないようにしないと寄生リーク電流や映像信 号のクロストークが発生するなどの問題点が残る。 これらの問題点を克服してもシリコン基板10の 表面の段差部、例えばコンデンサの端部17など からの乱反射が増加してダークレベルが上昇する

10

ためコントラスト比が低下し、反射光量が増して も画質は逆に低下してしまい、また光導電効果の 抑圧は必ずしも十分でなかった。

以上述べた要因を解決し、直射日光下での使用を可能とすべく、本発明者らは金属反射電極とコンデンサ電極を第1と第2の絶縁膜を資通する開口部よりも大きな開口部を有する金属層を中間に有する第1と第2の絶縁膜で分離し、第1と第2の絶縁膜を貫通する関口部を通して金属反射電極 とコンデンサ電極を接続して従来と同等の第価回路を得るとともに、前配金属層による光シールドに成功した。以下これをもとにした本発明の実施例について第5図とともに述べる。

第5図は本発明による新規構造の断面図である。 第3図と比較してみるとよく分るように、コンデンサ電極18と金属反射電極19が2つの絶録層20,21を貫通する開口部22を通して接続されている。特盤すべきは2つの絶録層20,21の中間に金属反射電極19と短絡しないように開口部22よりも大きな開口部23を有する金属層 24が存在することである。

第5図の上方より本画像表示装置を眺めれば分 るように、見えるのは金属反射電極19と金属反 射電極19の隙間だけである。その隙間に見える のは第2の絶録層21のみで、絶録層21がある 程度の透明性を有していれば金属層24しか見え ない。このことはどんなに強い外光!8が入射し てもソース拡散層 5, ドレイン拡散層 4, 多結晶 シリコンゲートのよりたるMOSトランジスタに は光が届かないことを意味する。厳密に言えば金 関反射電極19の隙間から入り、金属層24と金 風反射電板 1 9 と絶縁膜 2 1 よりなるトンネル内 を多重反射しながら関口部23に到達し、そこか らMOSトランジスタに届く光がないわけではな い。しかしながら金属反射電極19の大きさが開 口部23亿比べて圧倒的に大きいため、直射日光 下のように10万 Luxを越す明るさの下でも光導 電効果によるリーク電流の発生は皆無であった。 したがって映像信号を供給するドライバの出力イ ンピーダンスも高く設定でき、蓄積用コンデンサ

2 に貯えられる電荷も外光の強度に無関係で、常に一定のコントラスト比が得られるなど従来に比べて著しく性能が向上した。また金属反射電極19 は絶縁膜2 O, 2 1 によってシリコンを板10 の表面と分離されているので、単位絵本内で目のが大きのといるのは、コンゲートのとの間のようを生じたり、寄生リーク電流の動きのようなない。このことは反射型の最大で変ができる。

本発明の基本構成は上述した通りであり、次に他の実施例について述べる。絶縁膜20,21としては酸化シリコン膜が一般的であるが、金属反射電極19と多結晶シリコンゲート6やドレイン・拡散層4との間の容量を小さくするためには例えば厚みを3000Å以上に選ばねばならない。ただし金属層24を接地した場合には絶縁膜20の厚みの大小によらずそれらの寄生容量は皆無となり、その代りゲート6やドレイン拡散層4の接地容量が増すことになる。容量の問題は別にして、

13

てポリイミト膜上に被着形成される金属反射電極 1 9の表面も滑らかとなりダークレベルの減少に 寄与させることもできる。以上の点で絶縁膜20, 2 1 にポリイミド膜を採用することは点欠陥の減 少という歩留向上とコントラスト比の改善に大き く寄与するものである。

先述したように金属層24の役割は光シールドであるが、金属反射電極19の周囲の隙間から絶縁層21を通して金属層-24に外光が入射し、金属層24からの反射光が正反射として観測者に届くので視角が狭くなり画質の劣化をもたら射率にないが変ましく、他の実施例はそのような対質を限定したものである。例えばMoやMoSi2はAとに比べると反射率が流光がスを混入するとはスペッタ時に水素ガスを混入するとはスペッタ時に水素ガスを混入するとに反射率ができるので金属反射で、次現できる。

金属層24は電位的に浮いていても画像表示装

コンテンサ電極18が金属である場合には酸化シリコン膜に開口部22を形成する工程で露出した電極18の表面に弗化物が生じて電極18と金属反射電極1 との間の導電性が損なわれる恐れがある。

14

置としての動作に支障はない。もし接地してシリ コン基板10の電位と同じにするならば、絶縁層 21 が薄ければ蓄積用コンデンサ2の容量が増す ことになることが第5図から分る。 このことは画 像表示装置のメモリ機能が増強されたことと等価 であり、良好な画質が保証される。あるいは単位 絵素を小さくして高品位の画質を得る場合の大い なる改善となる。なぜならば第2図を見ても分る ようにコンテンサ2を形成するために必要な面積 は単位絵案内の308程度をしめており、拡散層 4や多結晶シリコン6の抵抗値を上げぬためにそ れらやMOSトランジスタの寸法を小さくせずに 単位絵素を小さくしよりとするとコンデンサ2を 形成する面積が小さくなって、コンデンサ酸化膜 12を極めて薄くしなければならないからである。 これらの改善は光導電効果の抑制と全く無関係で はあるが極めて有意義な副次効果である。

金属層 2 4 は光シールドであるから必ずしも金属である必要はない。半導体の光導電効果が顕著な可視光から赤外線領域にかけて吸収係数の大き

のA-A/線部の断面図、第4図(a)は同じく簡便な改善による施された同装置の要部数略平面図、同(b)は同(a)のB-B/線相当の断面図、第5図は本発明の一実施例にかかる新規構造の表示装置の単位

絵素部の断面図である。

属膜o

韓間 57-20778 (5)

1 MOSトランジスタ、2 蓄積用コンデンサ、3 液晶セル、4,5 放置 6 多結晶シリコン、19 金異反射電極、10 ジリコン基板、13 液晶、14 透明電極、15 ガラス板、16 外光、18 コンデンサ電極、20,21 絶縁膜の開口部、23 金属膜の開口部、24 金

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか!名

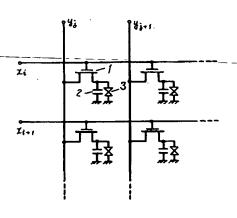
な物質であれば十分なのであり、例えば多結晶シリコンでもその厚みが「μπの場合に外光が3万 Lux までの動作が保証された。要は余り厚くない 厚みで前記した光を吸収する材質であれば良いの である。

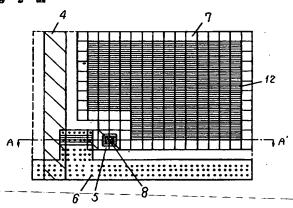
要するに従来の例ではコンデンサ電極は金属反射電極も兼ねていたのであるが、本発明においては両者を絶縁膜で分離し、絶縁膜中に光シールド材を挿入することにより光導電効果の抑圧と反射光量の増大に成功したわけであり、本発明の構成は光導電効果を呈示する全ての半導体装置に適用されることは言うまでもない。引例で述べたはなく、また液晶に限らずEL素子などと半導体集積回路を組み合わせて構成される発光型の画像表示装置においても本発明は有効である。

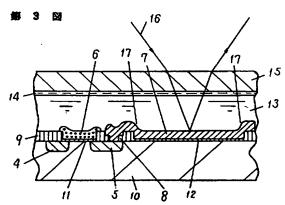
4、図面の簡単な説明

第1図は液晶と半導体集積回路を組み合わせて 得られる画像表示装置の等価回路図、第2図は第 同装置の単位絵素部観略平面図、第3図は第2図

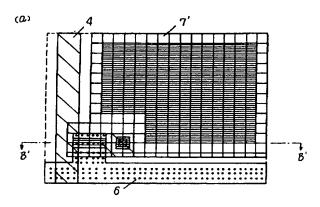
46 1 52

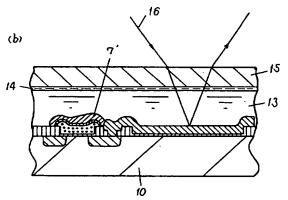






第 4 図





第 5 段

